

MOSFET

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

OptiMOS™

OptiMOS™5 Power-MOSFET, 25 V
BSC026NE2LS5

Data Sheet

Rev. 2.0
Final

1 Description

Features

- Optimized for high performance buck converters
- Very low on-resistance $R_{DS(on)}$ @ $V_{GS}=4.5\text{ V}$
- 100% avalanche tested
- Superior thermal resistance
- N-channel
- Qualified according to JEDEC¹⁾ for target applications
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Halogen-free according to IEC61249-2-21



Table 1 Key Performance Parameters

Parameter	Value	Unit
V_{DS}	25	V
$R_{DS(on),max}$	2.6	mΩ
I_D	82	A
Q_{OSS}	7.6	nC
$Q_G(0V..4.5V)$	5.6	nC



Type / Ordering Code	Package	Marking	Related Links
BSC026NE2LS5	PG-TDSON-8	26NE2LS5	-

¹⁾ J-STD20 and JESD22

Table of Contents

Description	2
Maximum ratings	4
Thermal characteristics	4
Electrical characteristics	5
Electrical characteristics diagrams	7
Package Outlines	11
Revision History	13
Disclaimer	13

2 Maximum ratings

at $T_j = 25\text{ °C}$, unless otherwise specified

Table 2 Maximum ratings

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous drain current	I_D	-	-	82 52 66 42 24	A	$V_{GS}=10\text{ V}$, $T_C=25\text{ °C}$ $V_{GS}=10\text{ V}$, $T_C=100\text{ °C}$ $V_{GS}=4.5\text{ V}$, $T_C=25\text{ °C}$ $V_{GS}=4.5\text{ V}$, $T_C=100\text{ °C}$ $V_{GS}=10\text{ V}$, $T_A=25\text{ °C}$, $R_{thJA}=50\text{ K/W}^{1)}$
Pulsed drain current ²⁾	$I_{D,pulse}$	-	-	328	A	$T_C=25\text{ °C}$
Avalanche current, single pulse ³⁾	I_{AS}	-	-	35	A	$T_C=25\text{ °C}$
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	-	-	14	mJ	$I_D=35\text{ A}$, $R_{GS}=25\text{ }\Omega$
Gate source voltage	V_{GS}	-16	-	16	V	-
Power dissipation	P_{tot}	-	-	29 2.5	W	$T_C=25\text{ °C}$ $T_A=25\text{ °C}$, $R_{thJA}=50\text{ K/W}^{1)}$
Operating and storage temperature	T_j , T_{stg}	-55	-	150	°C	IEC climatic category; DIN IEC 68-1: 55/150/56

3 Thermal characteristics

Table 3 Thermal characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}	-	-	4.3	K/W	-
Thermal resistance, junction - case, top	R_{thJC}	-	-	20	K/W	-
Device on PCB, 6 cm ² cooling area ¹⁾	R_{thJA}	-	-	50	K/W	-

¹⁾ Device on 40 mm x 40 mm x 1.5 mm epoxy PCB FR4 with 6 cm² (one layer, 70 µm thick) copper area for drain connection. PCB is vertical in still air.

²⁾ See figure 3 for more detailed information

³⁾ See figure 13 for more detailed information

4 Electrical characteristics

Table 4 Static characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	25	-	-	V	$V_{GS}=0\text{ V}$, $I_D=1\text{ mA}$
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	1.2	1.6	2	V	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=250\text{ }\mu\text{A}$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	0.1 10	1 100	μA	$V_{DS}=20\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_J=25\text{ }^\circ\text{C}$ $V_{DS}=20\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_J=125\text{ }^\circ\text{C}$
Gate-source leakage current	I_{GSS}	-	10	100	nA	$V_{GS}=16\text{ V}$, $V_{DS}=0\text{ V}$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	3.0 2.2	4.0 2.6	m Ω	$V_{GS}=4.5\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$ $V_{GS}=10\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$
Gate resistance	R_G	-	0.7	1.2	Ω	-
Transconductance	g_{fs}	55	110	-	S	$ V_{DS} >2 I_D R_{DS(on)max}$, $I_D=30\text{ A}$

Table 5 Dynamic characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance ¹⁾	C_{iss}	-	780	1100	pF	$V_{GS}=0\text{ V}$, $V_{DS}=12\text{ V}$, $f=1\text{ MHz}$
Output capacitance ¹⁾	C_{oss}	-	390	530	pF	$V_{GS}=0\text{ V}$, $V_{DS}=12\text{ V}$, $f=1\text{ MHz}$
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	-	38	-	pF	$V_{GS}=0\text{ V}$, $V_{DS}=12\text{ V}$, $f=1\text{ MHz}$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	-	3	-	ns	$V_{DD}=12\text{ V}$, $V_{GS}=10\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $R_{G,ext}=1.6\text{ }\Omega$
Rise time	t_r	-	3	-	ns	$V_{DD}=12\text{ V}$, $V_{GS}=10\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $R_{G,ext}=1.6\text{ }\Omega$
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$	-	13	-	ns	$V_{DD}=12\text{ V}$, $V_{GS}=10\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $R_{G,ext}=1.6\text{ }\Omega$
Fall time	t_f	-	2	-	ns	$V_{DD}=12\text{ V}$, $V_{GS}=10\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $R_{G,ext}=1.6\text{ }\Omega$

Table 6 Gate charge characteristics²⁾

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Gate to source charge	Q_{gs}	-	2.0	-	nC	$V_{DD}=12\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$
Gate charge at threshold	$Q_{g(th)}$	-	1.2	-	nC	$V_{DD}=12\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$
Gate to drain charge	Q_{gd}	-	1.4	-	nC	$V_{DD}=12\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$
Switching charge	Q_{sw}	-	2.2	-	nC	$V_{DD}=12\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$
Gate charge total	Q_g	-	5.6	7.8	nC	$V_{DD}=12\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$	-	2.6	-	V	$V_{DD}=12\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$
Gate charge total	Q_g	-	12	16	nC	$V_{DD}=12\text{ V}$, $I_D=30\text{ A}$, $V_{GS}=0\text{ to }10\text{ V}$
Gate charge total, sync. FET	$Q_{g(sync)}$	-	4.8	-	nC	$V_{DS}=0.1\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ to }4.5\text{ V}$
Output charge	Q_{oss}	-	7.6	-	nC	$V_{DD}=12\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$

¹⁾ Defined by design. Not subject to production test

²⁾ See "Gate charge waveforms" for parameter definition

Table 7 Reverse diode

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode continuous forward current	I_S	-	-	29	A	$T_C=25\text{ °C}$
Diode pulse current	$I_{S,pulse}$	-	-	328	A	$T_C=25\text{ °C}$
Diode forward voltage	V_{SD}	-	0.84	1	V	$V_{GS}=0\text{ V}$, $I_F=30\text{ A}$, $T_J=25\text{ °C}$
Reverse recovery charge	Q_{rr}	-	7	-	nC	$V_R=12\text{ V}$, $I_F=I_S$, $di_F/dt=400\text{ A/}\mu\text{s}$

5 Electrical characteristics diagrams

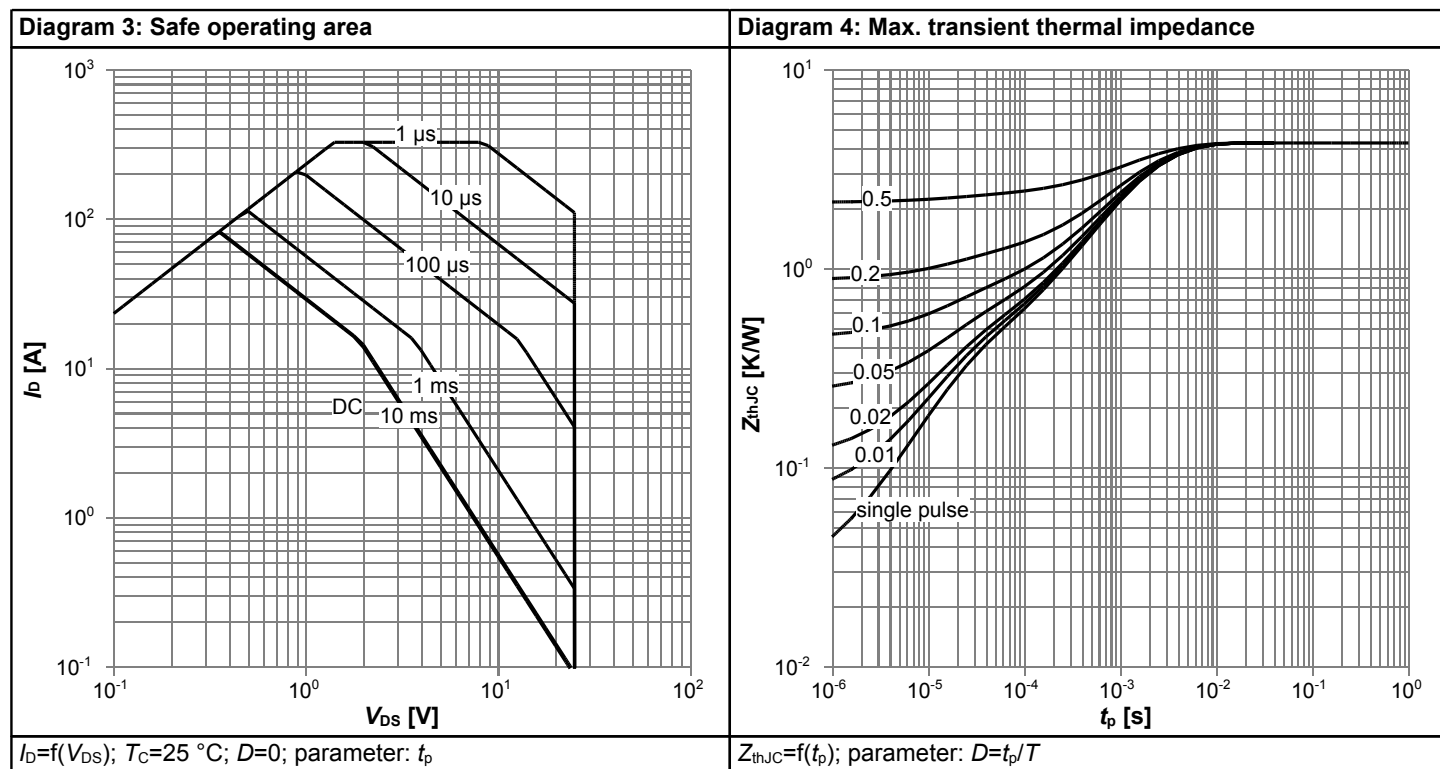
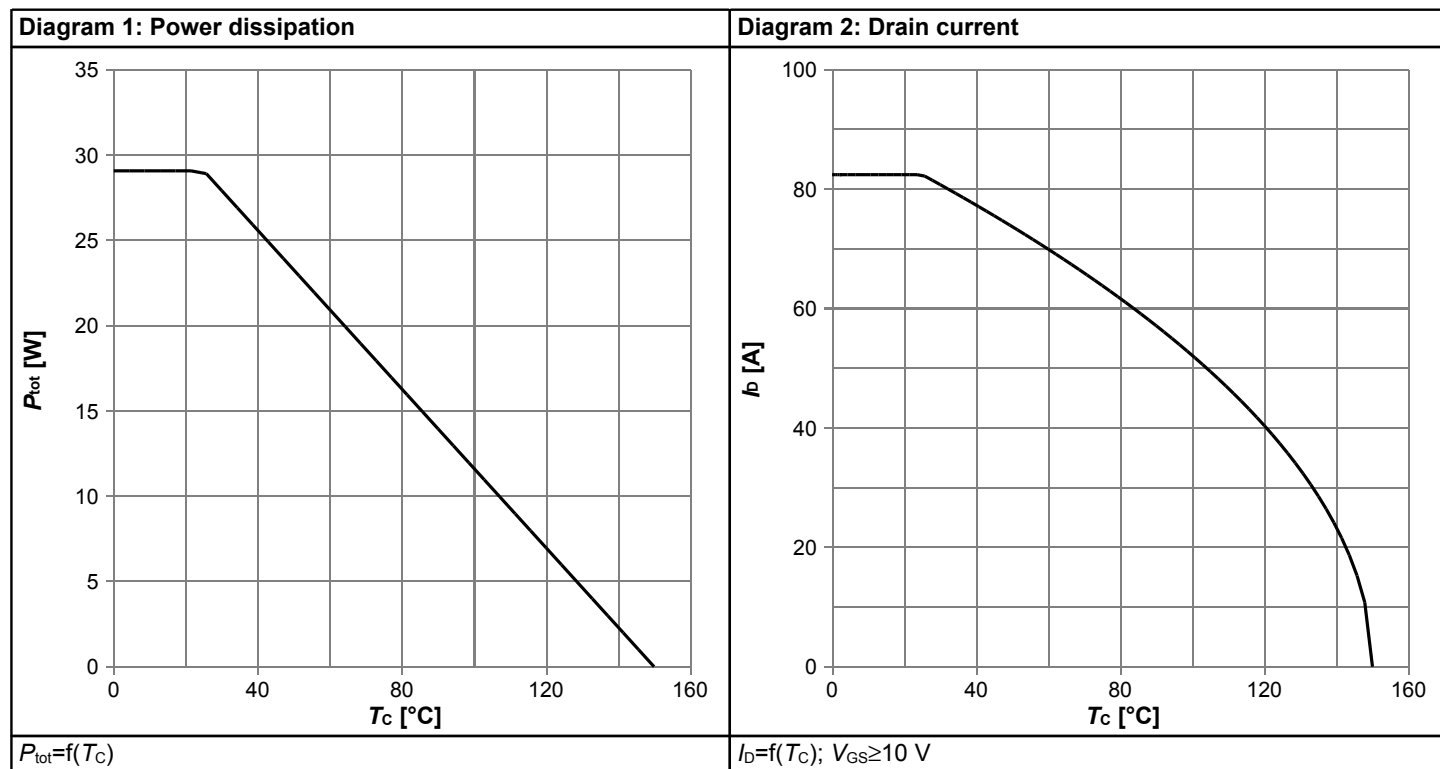


Diagram 5: Typ. output characteristics

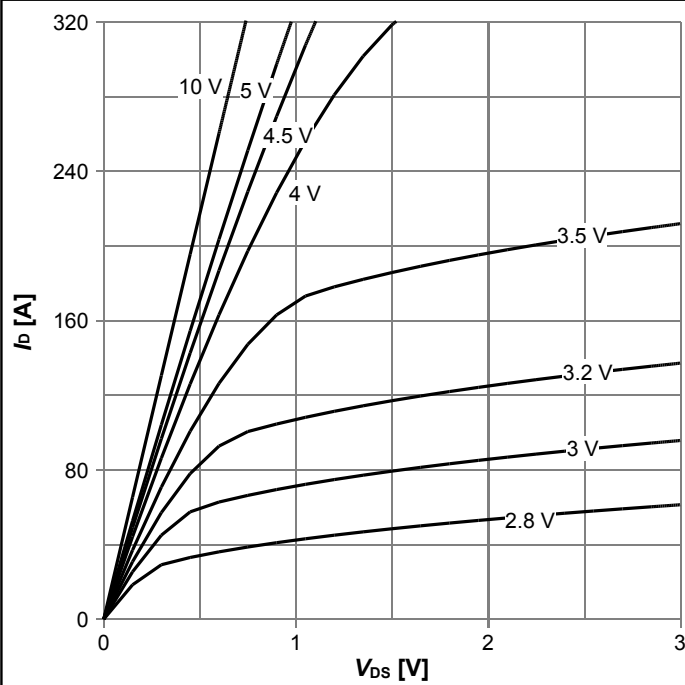

 $I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 6: Typ. drain-source on resistance

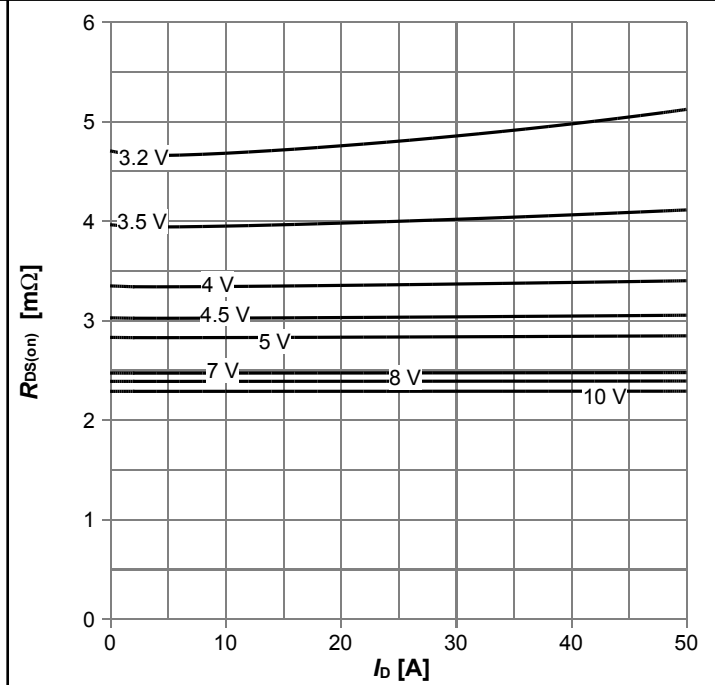

 $R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 7: Typ. transfer characteristics

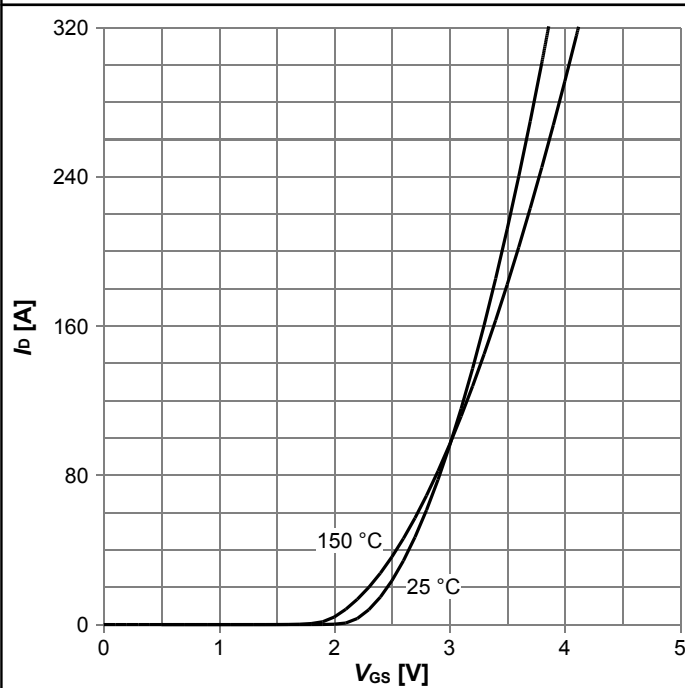

 $I_D = f(V_{GS}); |V_{DS}| > 2|I_D|R_{DS(on)max}; \text{parameter: } T_j$

Diagram 8: Typ. forward transconductance

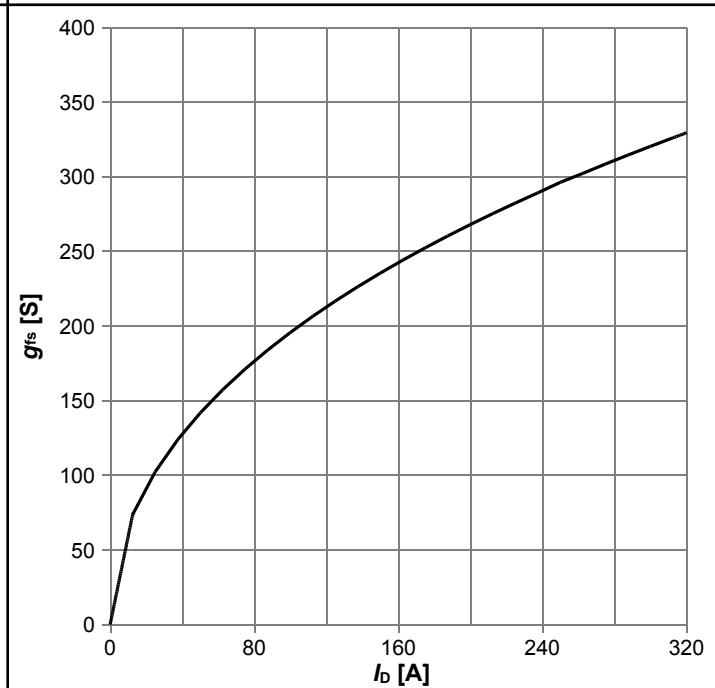
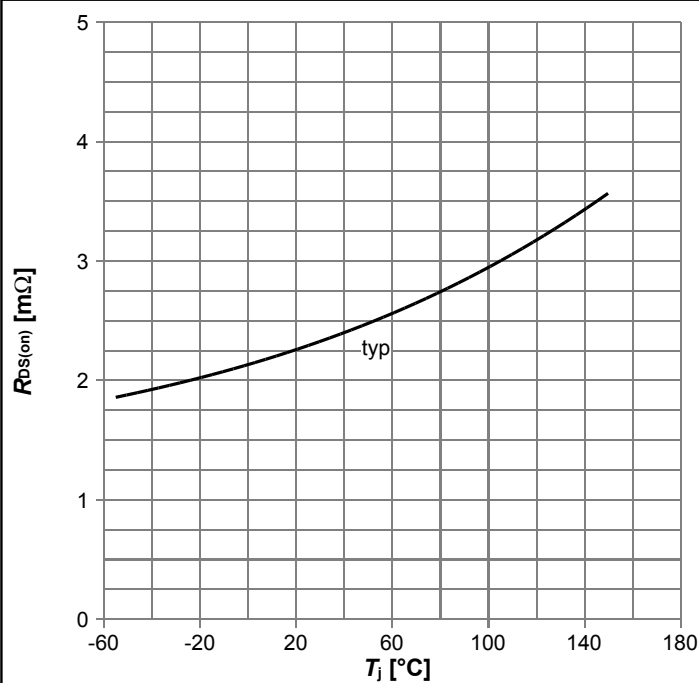
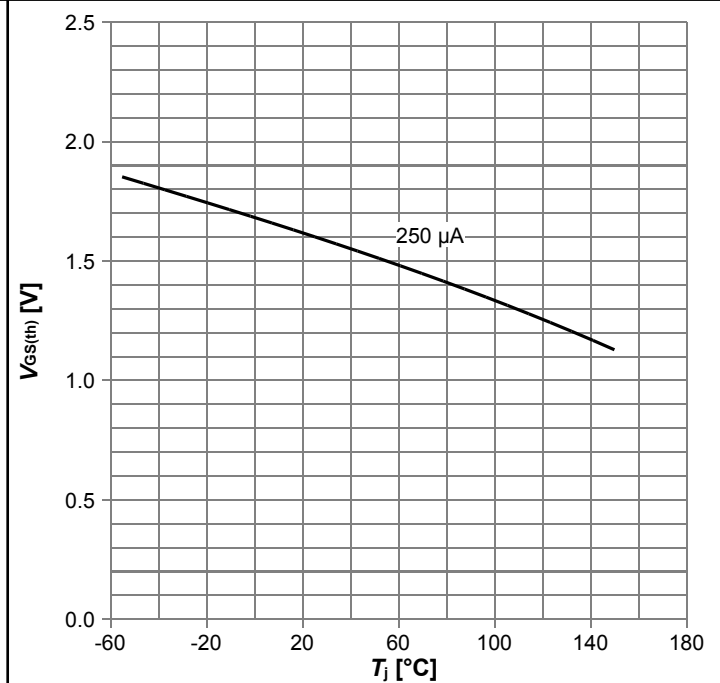

 $g_{fs} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}$

Diagram 9: Drain-source on-state resistance



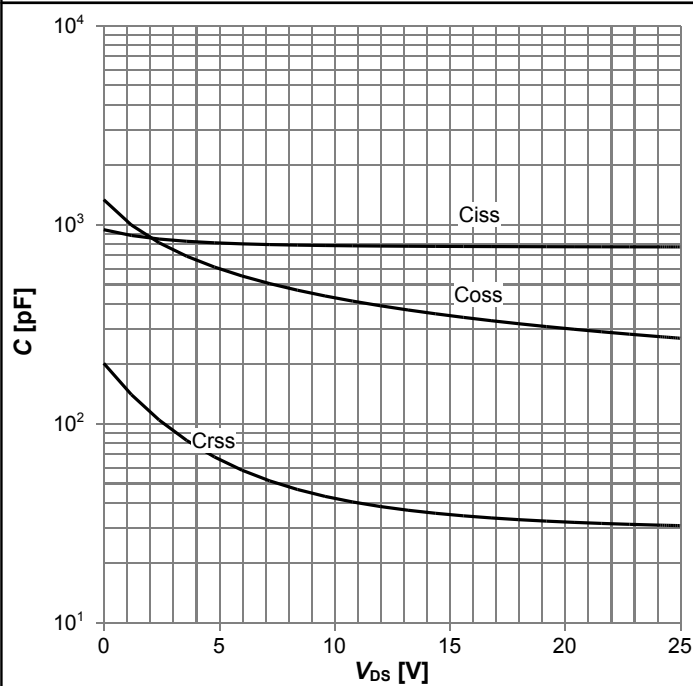
$$R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 30 \text{ A}; V_{GS} = 10 \text{ V}$$

Diagram 10: Typ. gate threshold voltage



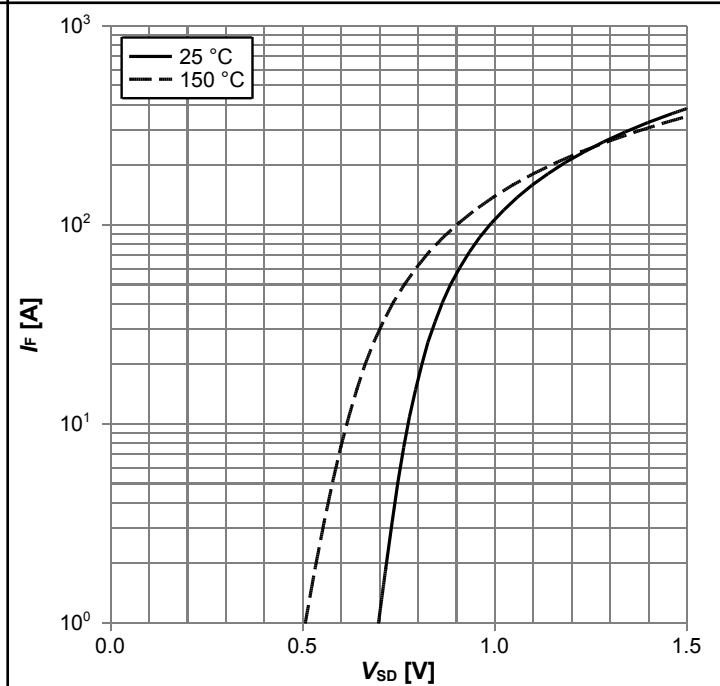
$$V_{GS(th)} = f(T_j); V_{GS} = V_{DS}; I_D = 250 \text{ μA}$$

Diagram 11: Typ. capacitances



$$C = f(V_{DS}); V_{GS} = 0 \text{ V}; f = 1 \text{ MHz}$$

Diagram 12: Forward characteristics of reverse diode



$$I_F = f(V_{SD}); \text{parameter: } T_j$$

Diagram 13: Avalanche characteristics

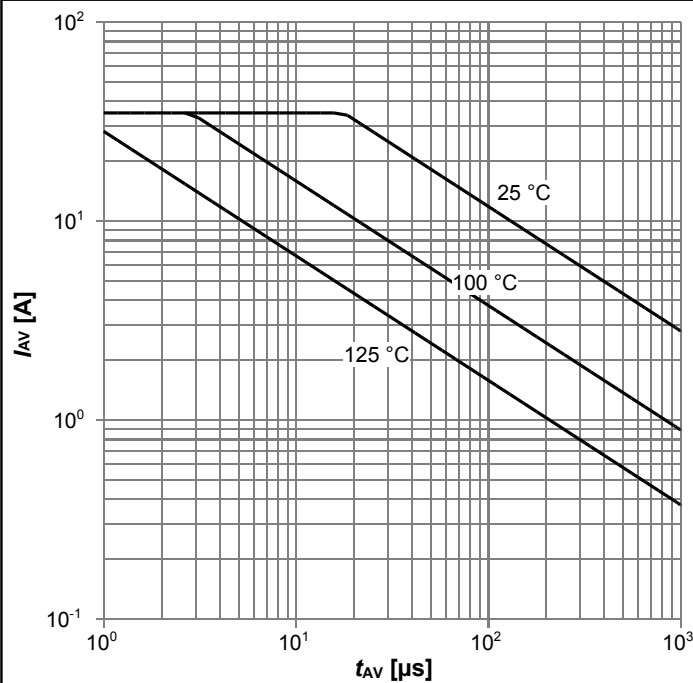

 $I_{AS}=f(t_{AV}); R_{GS}=25\ \Omega; \text{parameter: } T_{j(\text{start})}$

Diagram 14: Typ. gate charge

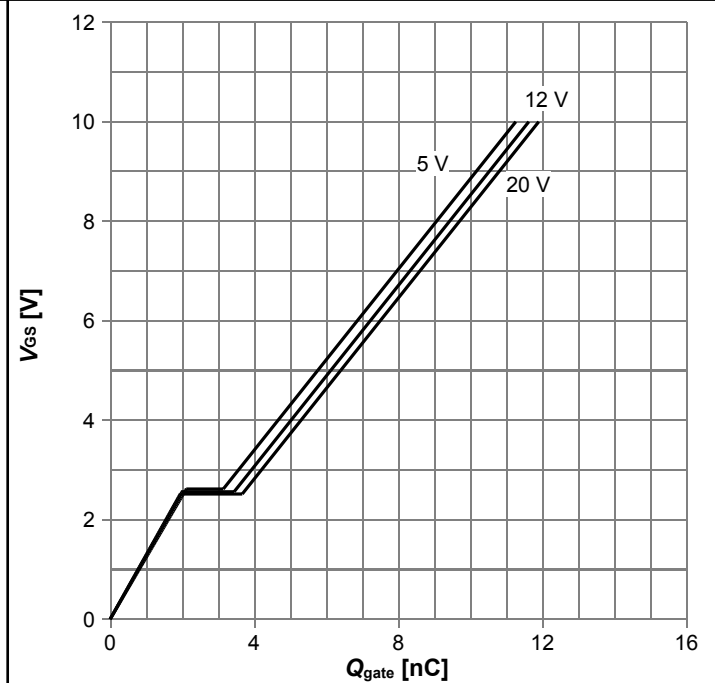
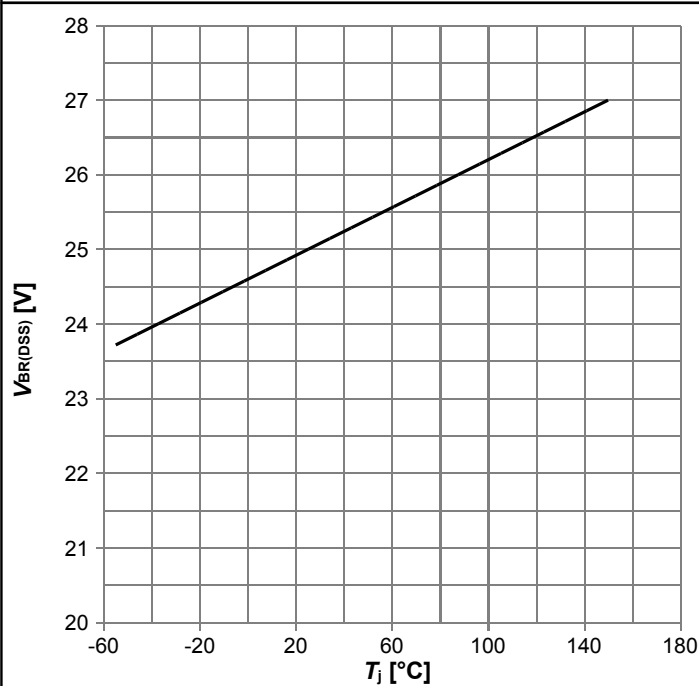
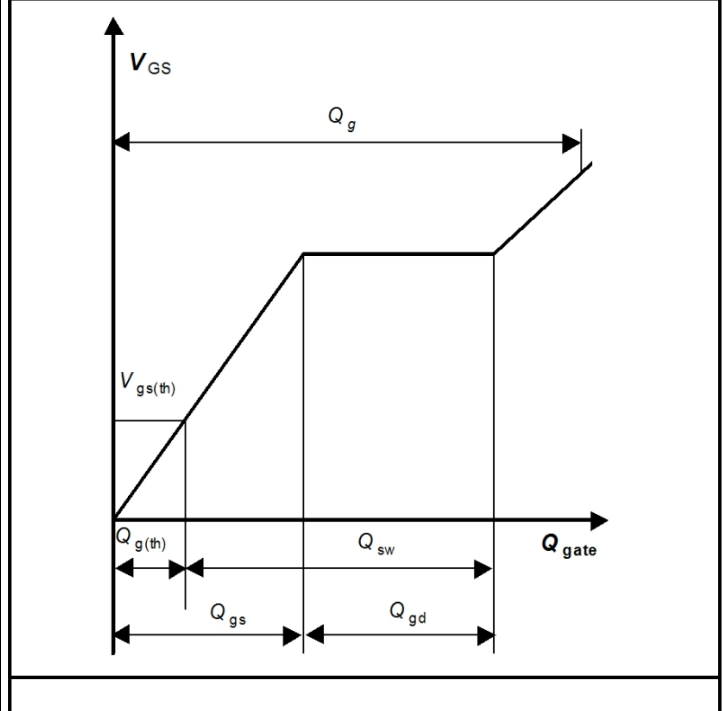

 $V_{GS}=f(Q_{\text{gate}}); I_D=30\ \text{A pulsed}; \text{parameter: } V_{DD}$

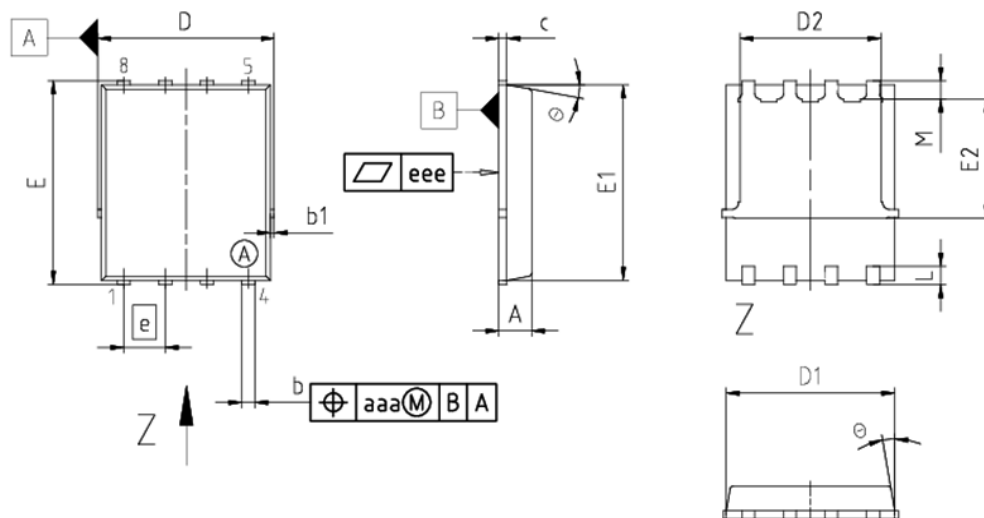
Diagram 15: Drain-source breakdown voltage


 $V_{BR(DSS)}=f(T_J); I_D=1\ \text{mA}$

Gate charge waveforms



6 Package Outlines



DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	0.90	1.10
b	0.31	0.54
b1	0.02	0.22
c	0.15	0.35
D	5.15	5.49
D1	4.95	5.35
D2	3.70	4.40
E	5.95	6.35
E1	5.70	6.10
E2	3.40	3.80
e	1.27	
N	8	
L	0.45	0.71
M	0.45	0.75
ø	8.5°	12°
aaa	0.25	
eee	0.08	

DOCUMENT NO. Z8B00003332
SCALE 0 2 4mm
EUROPEAN PROJECTION 
ISSUE DATE 10-04-2013
REVISION 04

Figure 1 Outline PG-TDSON-8, dimensions in mm



Rev. 2.0, 2015-03-10

Revision History

BSC026NE2LS5

Revision: 2015-03-10, Rev. 2.0

Previous Revision

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.0	2015-03-10	Release of final version

We Listen to Your Comments

Any information within this document that you feel is wrong, unclear or missing at all? Your feedback will help us to continuously improve the quality of this document. Please send your proposal (including a reference to this document) to:

erratum@infineon.com

Published by

Infineon Technologies AG

81726 München, Germany

© 2015 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (**www.infineon.com**).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

The Infineon Technologies component described in this Data Sheet may be used in life-support devices or systems and/or automotive, aviation and aerospace applications or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support, automotive, aviation and aerospace device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А